

Type designations

Presspacks

T 930 S 18 T M C	thyristor	M	50 µs
T D A	diode asymmetric thyristor	P N T	55 µs 60 µs 80 µs
930 0 1 4 6 7 8 9 3	average on state current (A) standard ceramic disc high power ceramic disc epoxy disc 19 mm high epoxy disc 35 mm high epoxy disc 8 mm high epoxy disc 14 mm high epoxy disc 26 mm high light triggered thyristor, ceramic disc	T 930 S 18 T M C	U O 1 2
			120 µs no guaranteed turn off time on request on request
N K F S U A B NH SH 18	phase control device phase control diode with cathode on case (only flatbase or metric) fast thyristor with central gate fast thyristor with distributed gate, fast diode fast diode with cathode on case (only flatbase or metric) avalanche diode avalanche diode with cathode on case (only flatbase or metric) Diode: soft recovery for high current pulses Thyristor: high turn-on di/dt capability softrecovery diode repetitive peak off-state and reverse voltage in 10^3 V	B C F G H	critical rate of off-state voltage 50 V/µs 500 V/µs 1000 V/µs 1500 V/µs 2000 V/µs
B	metric thread with cable	B01...n construction variation	
C	metric thread with solder pin	S01...n electrical selection	
E	flat base		
T	disc		
A	turn-off time: 8 µs		
B	10 µs		
C	12 µs		
D	15 µs		
S	18 µs		
E	20 µs		
F	25 µs		
G	30 µs		
K	40 µs		

PowerBLOCK Modules

TT 162 N 16 K O F-K	with 2 thyristors
TT DD ND, DZ, TZ TD, DT AD	with 2 diodes with 1 thyristor or 1 diode with 1 thyristor and 1 diode with 1 asymmetric thyristor and 1 diode
162 N F S	average on state current (A) phase control device fast thyristor with central gate fast thyristor with gate cathode interdigitated, fast diode
16 K O F	repetitive peak off-state and reverse voltage in 10^3 V mechanical construction: module turn off time (see disk devices)
	critical rate of rise of off-state voltage (see disk devices)
	-K -A
	design with common cathode design with common anode
	B01...n construction variation S01...n electrical selection

IGBT Modules

FF 400 R 33 KF x	example for a High-Power-Module
FZ	single switch with one IGBT and FWD
FF	half bridge
FP	(two IGBTs and FWDs)
FM	Power Integrated Module
FD/DF	Matrix Module
FB	chopper module
400 R S	Power Integrated Module with B4 rectifier
DD	dual diode module
F4	4-pack
FS	3 phase full bridge (6-pack)
33	max. DC-collector current (A)
	reverse conducting fast Diode
K/V/X/Y	collector-emitter-voltage in 10^3 V
	mechanical construction: module
F	fast switching type
L	type with low v_{CEsat}
S	fast short tail IGBT Chip
E	low sat IGBT Chip
T	thin IGBT ³
1 ... n	internal reference numbers
C	EmCon Diode
D	higher Diode current
-K	design with common cathode
G	module in big housing
I	integrated cooling
B1 ... n	Construction variation
S1 ... n	Electrical selection
BSM 100 GB 120 DL x	example for a standard module
BSM BYM	switch with IGBT and FWD
100 GA	diode module
	max. DC-collector current (A)
GB	single switch with one IGBT and FWD
GD	half bridge
GT	(two IGBTs and FWDs)
BSM 100 GB 120 DL x GP	3 phase full bridge (6-pack)
	3 single switches an FWDs (Tripack)
	Power Intergrated Module

GAL	B6/Break/Inverter chopper module (diode on collector side)
GAR	chopper module (diode on emitter side)
A 120	single diode
	collector-emitter-voltage in 10^3 V
DL	Typ with low v_{CEsat}
DN2	fast switching type
DLC	low loss type with EmCon Diode
S	with collector sense
G	Design Variation
Exxx	special type

Bridge Rectifiers and AC-Switches

TD B6 HK 135 N 16 L OF	diode module
DD TT TD	thyristor module
B6 W3 C H U K	thyristor/diode
	three phase bridge
	three phase AC-switch
	fully controlled
	half controlled
	uncontrolled
	common cathode of thyristors
	output current (A)
	(W3C: RMS-current)
N 16 L R RR O F	phase control thyristor/diode
	repetitive peak off-state
	voltage in 100 V
	IsoPACK
	EconoBRIDGE without integr.
	brake chopper IGBT
	EconoBRIDGE with integr.
	brake chopper IGBT
O	no guaranteed turn-off time
F	critical rate of rise of off-state voltage

Typenbezeichnungen

Scheibenbauelemente

T 930 S 18 T M C		S	18µs
T	Thyristor	E	20µs
D	Diode	F	25µs
A	asymmetrischer Thyristor	G	30µs
930	Dauergrenzstrom (A)	K	40µs
0	Standardkeramik-Scheibe	M	50µs
1	Hochleistungskeramik-Scheibe	P	55µs
4	Epoxy-Scheibe 19mm hoch	N	60µs
6	Epoxy-Scheibe 35mm hoch	T	80µs
7	Epoxy-Scheibe 8mm hoch	U	120µs
8	Epoxy-Scheibe 14mm hoch	O	keine garantierte Freiwerdezeit auf Anfrage
9	Epoxy-Scheibe 26mm hoch	1	auf Anfrage
3	lichtgezündeter Thyristor, Keramik-Scheibe	2	auf Anfrage
N	Netz-Bauelement	B	kritische Spannungssteilheit: 50V/µs
K	Netz-Diode mit Kathode am Gehäuse (nur Flachboden oder Gewindestöpsel)	C	500V/µs
F	schneller Thyristor mit Zentralgate	F	1000V/µs
S	schneller Thyristor mit ver- zweigtem Gate, schnelle Diode mit Aode am Gehäuse	G	1500V/µs
U	schnelle Diode mit Kathode am Gehäuse (nur Flachboden oder Gewindestöpsel)	H	2000V/µs
A	Avalanche Diode mit Kathode am Gehäuse (nur Flachboden oder Gewindestöpsel)		B01...n Konstruktionsvariante S01...n elektrische Selektion
B	Avalanche Diode mit Kathode am Gehäuse (nur Flachboden oder Gewindestöpsel)		
NH	Diode mit softrecovery Verhalten für hohe Strompulse Thyristor zum einschalten von hohen Stromanstiegen		
SH	Diode mit softrecovery Verhalten periodische Vorwärts- und Rück- wärts-Spitzenperrspannung in 10 ² V		
18			
B	mit metrischem Gewinde u. Seil		
C	mit metrischem Gewinde u. Lötose		
E	Flachboden		
T	Scheibe		
A	Freiwerdezeit		
B	8µs		
C	10µs		
D	12µs		
	15µs		

IGBT Module

FF 400 R 33 KF x	Beispiel für ein Hochleistungs- modul	GT	3 Einzelschalter mit IGBT und Freilaufdiode
FZ	Einzelschalter mit IGBT und Freilaufdiode	GP	Integriertes Modul B6/ Break/WR
FF	Halbbrücke (zwei IGBT's und Freilaufdioden)	GAL	Choppermodul (Diode kollektorseitig)
FP	Integriertes Modul mit IGBT, NTC, B6, Chopper	GAR	Choppermodul (Diode emitterseitig)
FM	Matrix Module	A	Einzel diode
FD/DF	Choppermodul	120	Kollektor-Emitter-Sperr- spannung in 10 ¹ V
FB	Integriertes Modul mit IGBT, NTC, und B4	DL	Typ mit niedriger v _{CEsat}
400	Doppeldiodenmodul	DN2	schnell schaltender Typ
DD	Halbbrücke	DLC	low loss Typ mit EmCon Diode
F4	Vollbrücke	S	mit Hilfskollektor
FS	max. Kollektor-Dauergleich- strom (A)	G	Design Variation
R	rückwärts leitend	Exxx	Sondertyp
S	schnelle Diode		
33	Kollektor-Emitter- Sperrspannung in 10 ² V		
K/V/X/Y	mechanische Ausführung: Modul		
F	schnell schaltender Typ		
L	Typ mit niedriger v _{CEsat}		
S	schneller short Tail IGBT Chip		
E	sehr kleine Schwellen- spannung IGBT		
T	thin IGBT ³		
1 ... n	interne Referenznummer		
C	EmCon Diode		
D	größerer Dioden Strom		
-K	Design mit common Kathode		
G	Modul im größeren Gehäuse		
I	mit integrierter Kühlung		
B1 ... n	konstruktive Variationen		
S1 ... n	elektrische Selektion		
BSM 100 GB 120 DL x	Beispiel für ein Standard- modul		
BSM	Schalter		
BYM	Diodenmodul		
100	max. Kollektor-Dauer- gleichstrom (A)		
GA	Einzelschalter mit IGBT und Freilaufdiode		
BSM 100 GB 120 DL x			
GB	Halbbrücke (zwei IGBTs und Freilaufdioden)		
GD	Vollbrücke		

Brückengleichrichter und Drehstromsteller

TD B6 HK 135 N 16 L OF			
DD	Dioden-Modul		
TT	Thyristor-Modul		
TD	Thyristor/Dioden-Modul		
B6	Sechspuls-Brücke		
W3	Dreiphasen-Wechselweg		
C	vollgesteuert		
H	halbgesteuert		
U	ungesteuert		
K	gemeins. Kathode der Thyristoren		
135	Ausgangsstrom (A) (W3C: Effektivstrom)		
N	Netzthyristor/Diode		
16	periodische Spitzensperr- spannung in 100 V		
L	IsoPACK		
R	EconoBRIDGE ohne integr. Bremschopper IGBT		
RR	EconoBRIDGE mit integr. Bremschopper IGBT		
O	keine garantierte Freiwerdezeit		
F	kritische Spannungssteilheit		